

THT/THR Connectors

THT/THR Steckverbinder



Advantages and Special Features

Our THR (Through Hole Reflow) connectors were specifically designed for the SMT manufacturing process. The basis for this is the "Pin in Paste" solder procedure with plated-through drillings and soldering in the reflow oven.

The connectors are available with or without snap function depending on the manufacturing process, automatic assembly or by hand. The choice of special RoHS compatible materials facilitates manufacturing at temperatures of up to 260 °C.

The following special criteria were taken into account:

- Loading with "Pick and Place" procedure
via a vacuum grabber
- Application with "Tape on Reel" packaging
- Insulator in heat-resistant plastic
- RoHS compliant, 260°C/10s, for reflow soldering

Vorteile und Merkmale im Überblick

Unsere THR (Through Hole Reflow) Steckverbinder wurden gezielt für die Verarbeitung im SMT-Fertigungsprozess entwickelt. Basis dafür ist das Pin-in-Paste Lötverfahren mit durchkontaktierten Bohrungen und Verlotung im Reflowofen. Abhängig vom Verarbeitungsprozess, Bestückung automatisch oder per Hand, stehen Steckverbinder ohne und mit Schnappfunktion zur Verfügung. Die Auswahl von speziellen RoHS kompatiblen Materialien gewährleistet eine Verarbeitung bei Temperaturen bis zu 260 °C.

Folgende spezielle Kriterien wurden dabei berücksichtigt:

- *Bestückung im „Pick and Place“-Verfahren durch Vakuum-Greifer*
- *Einsatz mit „Tape on Reel“-Verpackungen*
- *Isolierkörper aus Hochtemperatur-Kunststoff*
- *RoHS konform, 260°C/10s, zum Reflow-Löten geeignet*

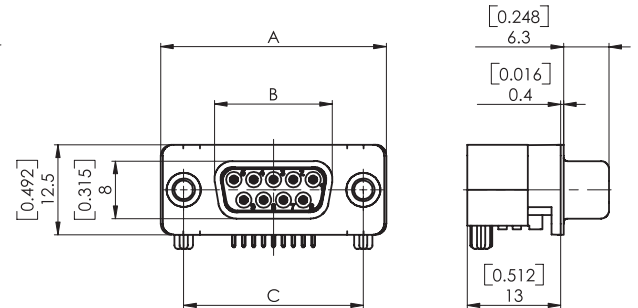
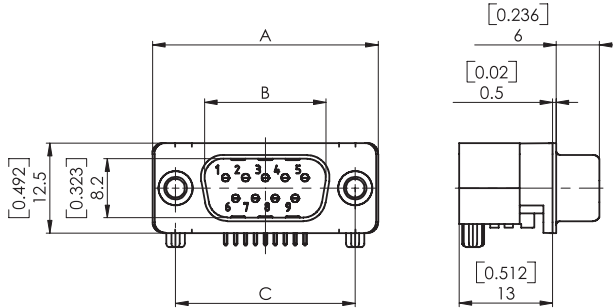


Shell Dimensions Right Angled
PCB Termination

Gehäuseabmessungen abgewinkelter
Leiterplattenanschluss

Pin Connector Shell
Stiftsteckverbindergehäuse

Socket Connector Shell
Buchsensteckverbindergehäuse



Shell Size Gehäusegröße	No. of Contacts Polzahl	A ±0,1 (±0.004)	B ±0,4 (±0.016)	C +0,2 (+0.008)	C ±0,15 (±0.006)
1	9	31,4 (1.236)	16,9 (0.665)	25,0 (0.984)	
2	15	39,2 (1.543)	25,2 (0.992)	33,3 (1.311)	
3	25	53,2 (2.094)	38,9 (1.531)	47,04 (1.852)	

Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)

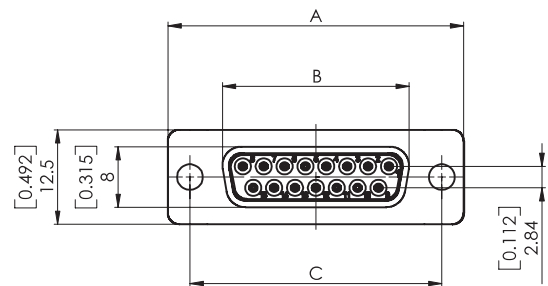
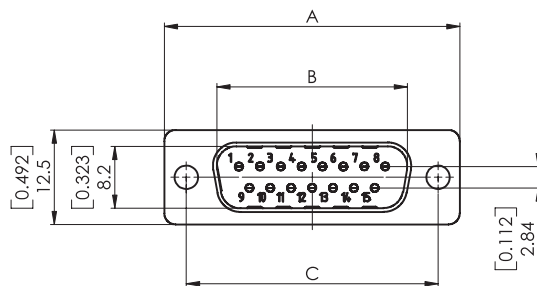
Shell Size Gehäusegröße	No. of Contacts Polzahl	A ±0,1 (±0.004)	B ±0,4 (±0.016)	C - 0,2 (- 0.008)	C ±0,15 (±0.006)
1	9	31,4 (1.236)	16,4 (0.646)	25,0 (0.984)	
2	15	39,2 (1.543)	24,7 (0.972)	33,3 (1.311)	
3	25	53,2 (2.094)	38,5 (1.516)	47,04 (1.852)	

Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)

Shell Dimensions Straight PCB Termination
Gehäuseabmessungen gerader Leiterplattenanschluss

Pin Connector Shell
Stiftsteckverbindergehäuse

Socket Connector Shell
Buchsensteckverbindergehäuse



Shell Size Gehäusegröße	No. of Contacts Polzahl	A ±0,1 (±0.004)	B ±0,4 (±0.016)	C +0,2 (+0.008)	C ±0,15 (±0.006)
1	9	31,4 (1.236)	16,9 (0.665)	25,0 (0.984)	
2	15	39,2 (1.543)	25,2 (0.992)	33,3 (1.311)	
3	25	53,2 (2.094)	38,9 (1.531)	47,04 (1.852)	

Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)

Shell Size Gehäusegröße	No. of Contacts Polzahl	A ±0,1 (±0.004)	B ±0,4 (±0.016)	C - 0,2 (- 0.008)	C ±0,15 (±0.006)
1	9	31,4 (1.236)	16,4 (0.646)	25,0 (0.984)	
2	15	39,2 (1.543)	24,7 (0.972)	33,3 (1.311)	
3	25	53,2 (2.094)	38,5 (1.516)	47,04 (1.852)	

Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)

Order Code

Bestellschlüssel

		F	V	T	09	P	21S	G1	...
--	--	---	---	---	----	---	-----	----	-----

Series Prefix / Serienbezeichnung

Insulator / Isolierkörper

V Front and rear side shell
Gehäuse front- und rückseitig

EV Only front side shell (please see page 39)
Gehäuse nur frontseitig (siehe Seite 39)

Mounting Type / Befestigungsarten

-- Standard / Standard

T 4-40 UNC
4-40 UNC

Z M3
M3

U Spacer 4-40 UNC
Abstandsbolzen 4-40 UNC

M Spacer M3
Abstandsbolzen M3

No. of Contacts / Polzahl	09	15	25	37
Shell Size / Gehäusegröße	1	2	3	4

Contact Type / Kontaktart

P Pin contact
Stiftkontakt

S Socket contact
Buchsenkontakt

Contact Design, e.g. / Kontaktvarianten, z.B.

Straight PCB Termination / Gerader Leiterplattenanschluss

16S ø 0.6 mm (0.023")

24S ø 0.6 mm (0.023")

28S ø 0.76 mm (0.030")

64S ø 0.6 mm (0.023")

Right Angled PCB Termination / Abgewinkelter Leiterplattenanschluss

21S Overall Height 3.7 mm (0.146"), only suitable for use with the EV insulator
Bauhöhe 3,7 mm, nur mit Isolator EV verwendbar.

71S Overall Height 5.5 mm (0.216"), only suitable for use with the EV insulator
Bauhöhe 5,5 mm, nur mit Isolator EV verwendbar.

More contacts and layouts on request. Weitere Kontakte und Layouts auf Anfrage.

Direction of Right Angled Contacts

Richtung der abgewinkelten Kontakte

-- Standard / Standard

R Revers*
Revers*

Performance Classes Available in Accordance with Din 41652

Lieferbare Gütestufe nach DIN 41652

G1	= 500 Contact Cycles = 500 Steckzyklen	= Performance Class 1 = Gütestufe 1
G2	= 200 Contact Cycles = 200 Steckzyklen	= Performance Class 2* = Gütestufe 2*
G3	= 50 Contact Cycles = 50 Steckzyklen	= Performance Class 3* = Gütestufe 3*

Modifications

Modifikationen

*On request / *auf Anfrage



Materials and Platings

Materialien und Oberflächen

Shell <i>Gehäuse</i>	Steel <i>Stahl</i>
Insulator <i>Isolierkörper</i>	Heat resistant, RoHS conform, leadfree solderable, glass filled (UL94V-0) <i>hochtemperaturbeständig, RoHS konform, bleifrei lötfar, glasfaserverstärkt (UL94V-0)</i>
Relative temperature index according to UL 746 B <i>rel. Temperaturindex nach UL 746 B</i>	150 °C (130 °F)
Heat deflection temperature limit according to DIN EN ISO 75-1/-2 HDT/A <i>Wärmeformbeständigkeittemp. nach DIN EN ISO 75-1/-2 HDT/A</i>	276 °C (529 °F)
Sub temperature limit <i>Untere Grenztemperatur</i>	-55 °C (-67 °F)
Shell plating (standard) <i>Gehäuseoberfläche (Standard)</i>	Tin plated over nickel* <i>verzinkt über Nickel*</i>
Shell (standard) <i>Gehäuse (Standard)</i>	Pin connector shell with dimples <i>Stiftsteckverbindergehäuse mit Kontaktnoppen</i>
Contact material <i>Kontaktmaterial</i>	Copper alloy <i>Kupfer-Legierung</i>

*On request nickel plated over copper / *Auf Anfrage vernickelt über Kupfer

Electrical Data

Elektrische Daten

Current rating at room temperature <i>Maximale Stromstärke bei Raumtemperatur</i>	5 A
Test voltage between 2 contacts / shell and contact <i>Prüfspannung zwischen 2 Kontakten bzw. Kontakt und Gehäuse</i>	1200 V / 1 min.
Insulation resistance between contacts <i>Isolationswiderstand Kontakt / Kontakt</i>	≥ 5000 MΩ
Volume resistivity <i>Spezifischer Durchgangswiderstand</i>	≤ 10 ¹⁶ Ω cm

PCB Layout

Leiterplattenlayout

Please see page 28

Siehe Seite 28

Packing Units

Verpackungseinheiten

Please see page 445

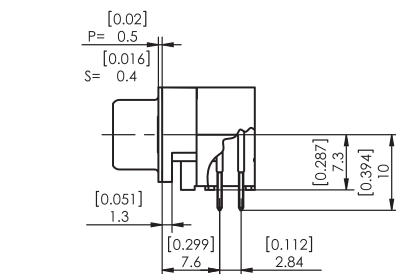
Siehe Seite 445

Right Angled Signal Contacts (THT/THR)

Abgewinkelte Signalkontakte (THT/THR)

Overall Height 7.3 mm (0.287")

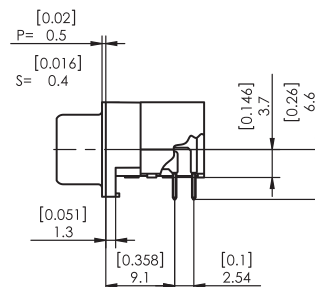
Bauhöhe 7,3 mm



Contact design
Kontaktvariante 12S

Overall Height 3.7 mm (0.146")

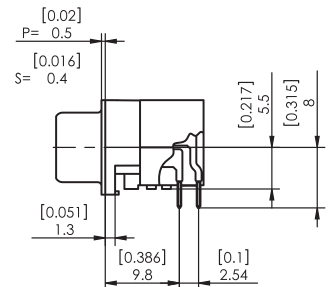
Bauhöhe 3,7 mm



Contact design
Kontaktvariante 21S

Overall Height 5.5 mm (0.217")

Bauhöhe 5,5 mm



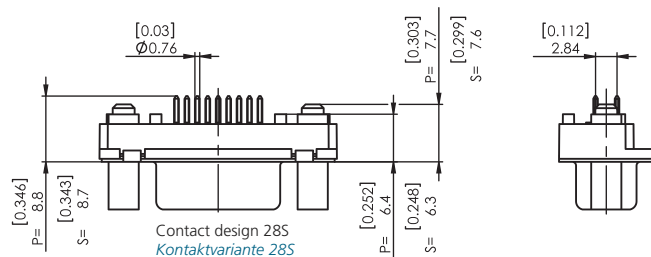
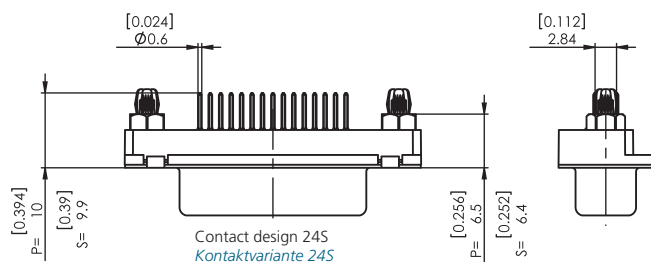
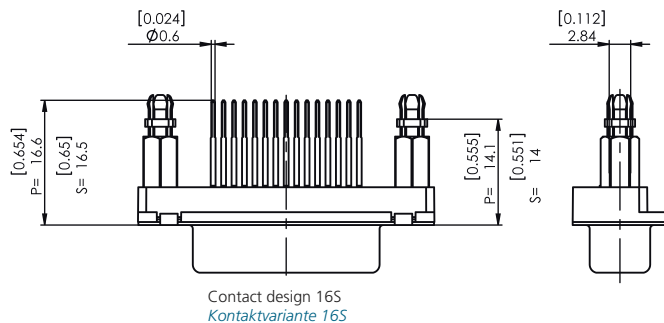
Contact design
Kontaktvariante 71S

Straight Signal Contacts (THT/THR)

Gerade Signalkontakte (THT/THR)

Straight PCB Termination, Insulator EV
(Only Front Side Shell)

Gerader Leiterplattenanschluss, Isolierkörper EV
(Gehäuse nur frontseitig)



Straight PCB Termination, Insulator V
(Front and Rear Side Shell)

Gerader Leiterplattenanschluss, Isolierkörper V
(Gehäuse front- und rückseitig)

